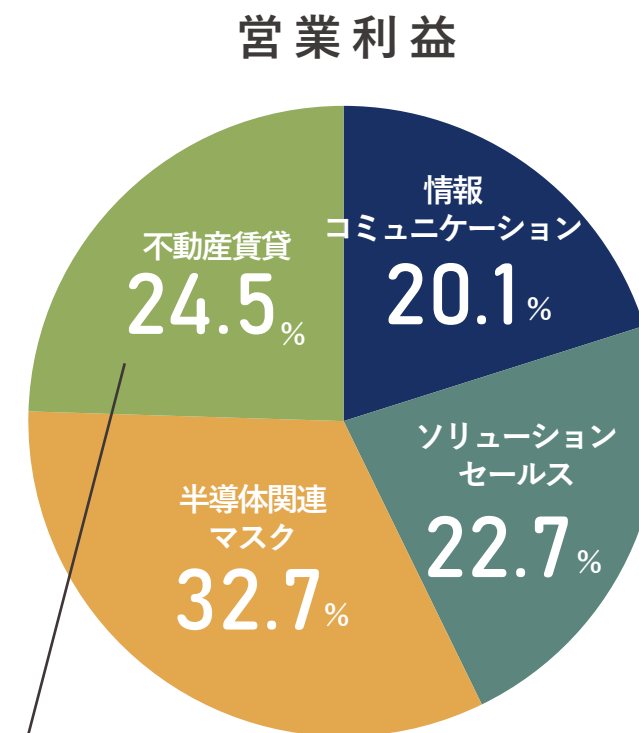
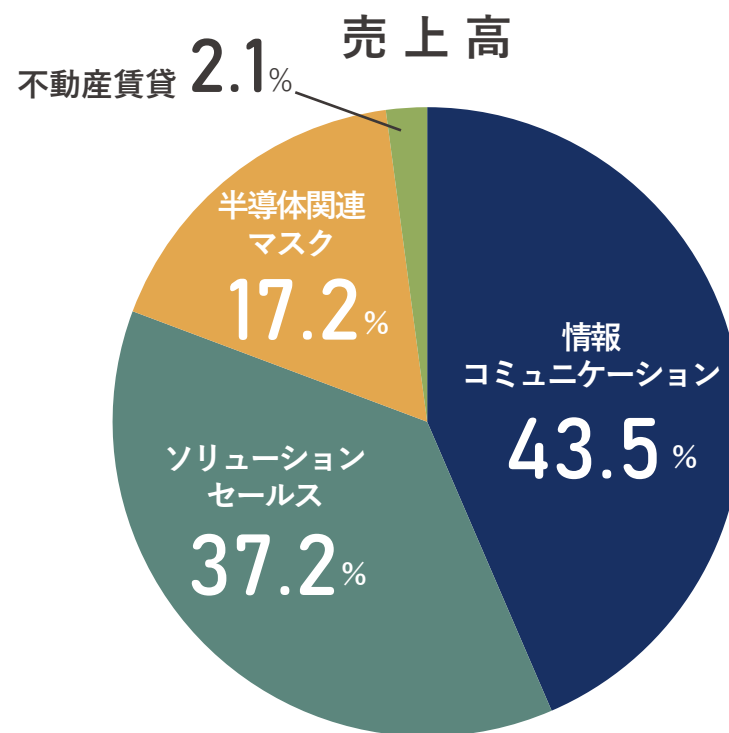


売上は印刷関連が中心 利益では半導体関連マスクが存在感を拡大

<セグメント別構成比(2025年度)>



※上記は単純セグメント利益での構成比であり、不動産賃貸は約9割がグループ内取引であるため、連結業績への貢献度は限定的です。

半導体関連マスク事業の現在地

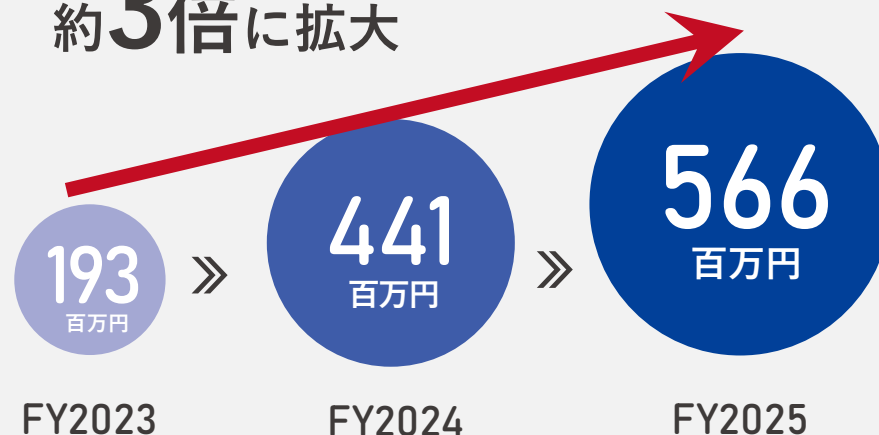
安定供給

国内 **6** 拠点

お客さまのグローバル展開に対応

海外拠点数 **4** 拠点

▶半導体関連マスクセグメント 営業利益の推移

約**3倍**に拡大

▶2026年7月13日、M&Aにより連結子会社化

大英エレクトロニクス株式会社

事業内容

プリント配線板レイアウト設計
プリント配線板検査サービス
3D-MIDレイアウト設計サービス

売上

833百万円

営業利益

453百万円

※2026年3月期

